

IEEJ Industry Applications Society News Letter

電気学会産業応用部門ニュースレター 2007年3月号

平成19年(2007年) 電気学会産業応用部門大会 大会開催案内と論文募集(予告)

会期 平成19年 8月20日(月)～22日(水)



会場 大阪工業大学(大阪市大宮キャンパス)

第21回産業応用部門大会を、平成19年8月、大阪市で開催します。例年開催されている一般セッション、ヤングエンジニアポスターコンペティション、シンポジウム等に加え、平成18年大会で好評だったオーガナイズドセッションも引き続き行う予定です。投稿者は電気学会会員および協賛学会員(予定)に限ります。以下の要領で論文を募集しますので、奮って御応募いただきますようお願いいたします。

論文分野

1. パワーエレクトロニクス	2. 産業システム	3. 電気機器
11. 電力用半導体デバイスとその応用	21. 産業計測制御	31. 回転機
12. 電力変換・制御回路方式	22. 生産設備管理	32. 回転機特性
13. 各種電源装置	23. 産業システム情報化	33. リニアドライブ
14. 回転機制御技術	24. 公共施設	34. 磁気浮上・磁気軸受
15. 無効電力と高調波の抑制制御	25. 自動車技術	35. 静止器
16. 金属産業・一般産業	26. ITS技術	36. 超電導応用
		37. 電気鉄道

一般セッション

論文を日本語または英語で発表討論するもので、オーラルセッションとポスターセッションがあります。

論文ページ数

日本語論文: 2ページ、4ページ、6ページ

英語論文: 4ページ、6ページ

*) 6ページの日本語論文および英語論文は電気学会論文誌に投稿できる内容とします。

ヤングエンジニアポスターコンペティション (YPC)

若手技術者(学生を含む)のためのヤングエンジニアポスターコンペティション(1ページ)を開催します。

原稿の書き方

電気学会論文誌と同様の書式です。また、講演申し込み等はインターネット上で行う予定です。

論文締切(予定): 平成19年 5月11日 (金)

問い合わせ先: URL:<http://www.oit.ac.jp/www-ee/jiasc07/index.html>

平成19年電気学会産業応用部門大会事務局

〒535-8585 大阪市旭区大宮 5-16-1 大阪工業大学電気電子システム工学科事務室内

TEL:06-6954-4770 FAX:06-6957-2133

実行委員長	谷口勝則(大阪工大)	Tel :06-6954-4231	email:taniguchi@ee.oit.ac.jp
同幹事	森實俊充(大阪工大)	Tel :06-6954-4770	email:morizane@ee.oit.ac.jp
論文委員長	上田茂太(苫小牧高専)	Tel :0144-67-8070	email:sueda@el.tomakomai-ct.ac.jp

特集号の論文募集のお知らせ

「モーションコントロール，計測・センサ応用全般」特集

産業応用部門誌では，平成20年6月号(予定)に「モーションコントロール，計測・センサ応用全般」についての特集を企画しております。モーションコントロールおよび計測・センサ応用に関する要素技術は，メカトロニクスや計測制御システムに対して極めて重要であり，それらの技術動向を明確にすることは学界・産業界にとって意義が深いものがあります。このような背景に鑑み，本特集では，電気学会産業計測技術研究会(平成19年3月6~7日開催)で口頭発表・質疑応答の講演論文を対象にモーションコントロールおよび計測・センサ応用に関する最新かつ実用性の高い研究論文を募集いたします。

本電気学会産業計測技術研究会において発表された内容を論文化することをご検討いただき，奮ってご投稿下さいますようお願いいたします。

記

投稿締切:平成19年6月25日(月)

送付先:<http://www.iee.or.jp/honbu/toukou/toukou.html>より電子投稿して下さい。

電子投稿ができない方は，電気学会会誌編修課D部門誌特集論文受付係に郵送して下さい。

注意事項:投稿票への必要事項の記入に加えて，「D部門誌平成20年6月号モーションコントロール，計測・センサ応用全般特集号，研究会論文番号(IIC- -)」を必ず記して下さい。研究会での発表論文番号がないと特集号論文として扱うことができませんので，ご注意下さい。

問合せ先:駒田 諭 三重大学大学院工学研究科電気電子工学専攻

Tel : 059-231-9672 , Fax : 059-231-9442

E-mail : komada@elec.mie-u.ac.jp